一线脉宽控制,三级功率限制可选,电荷泵升压,固定20倍增益,2.3W单声道GF类音频放大器

概要

IU8360T是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为8Ω的负载提供最高2.3W的连续功率；IU8360T芯片内部固定的20倍增益，有效的减少了外围元器件的数量;IU8360T是通过一线脉宽信号控制，只需要一个IO口即可控制芯片各种状态，大大降低了系统IO资源的浪费。三级的功率限制可以让IU8360T尽可能的实现对多种额定功率喇叭的适配。

IU8360T的外围只有低成本的全贴片阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中,IU8360T是理想的音频子系统的功放解决方案IU8360T的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了IU8360T对RF噪声的抑制能力。另外IU8360T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。

IU8360T提供了纤细的DFN2X3_10L的封装类型,最大限度的减少了占板面积，其额定的工作温度范围为-40℃~85℃。

特征

- 集成Charge Pump 升压模块
- 一线脉宽控制
- 功率限制自带NCN功能
- 输出功率（典型值）
  MODE0 :Power Limit OFF
  VIN=3.7~5V,THD+N=10% RL=8Ω@2.3W
  VIN=3.7~5V,THD+N=1 % RL=8Ω@1.90W
  Power Limit MODE1 :VIN=3.7~5V RL=8Ω@1.5W
  Power Limit MODE2 :VIN=3.7~5V RL=8Ω@1.15W
  Power Limit MODE3:VIN=3.7~5V RL=8Ω@0.75W
- 输入电压范围:2.7~5.5V
- 关断电流:＜1μA
- 底噪：40μV
- 待机电流:8mA
- D类调制频率：500KHz
- Charge Pump调制频率：1MHz
- AERC专利技术, 提供优异的全带宽EMI抑制能力
- 优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
- 高的电源抑制比(PSRR)：在217Hz下为-80dB
- 过温,过压,短路保护

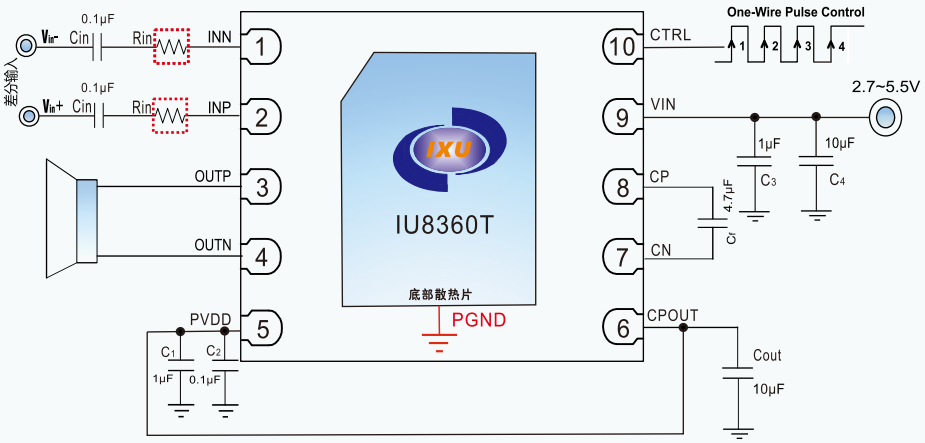
应用

- 安防监控
- 数码产品
- 手机产品

封装

- DFN2X3_10L

典型应用电路图



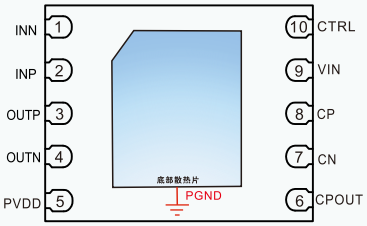
NOTES:

- Cf (Flyin电容)需要使用耐压为16V,X5R以上的贴片电容
- 底部的散热片作为IU8360T的PIN11管脚(PGND),要与大地相连.
- 图中红框内Rin为预留输入电阻位置,IU8360T固定20倍增益,内部集成的输入电阻为16K,反馈电阻为320K,若要增益小于20倍则放大倍数的计算为:Gain=320K/(16K+Rin)

管脚定义以及说明 IU8360T(DFN2X3_10L PACKAGE)



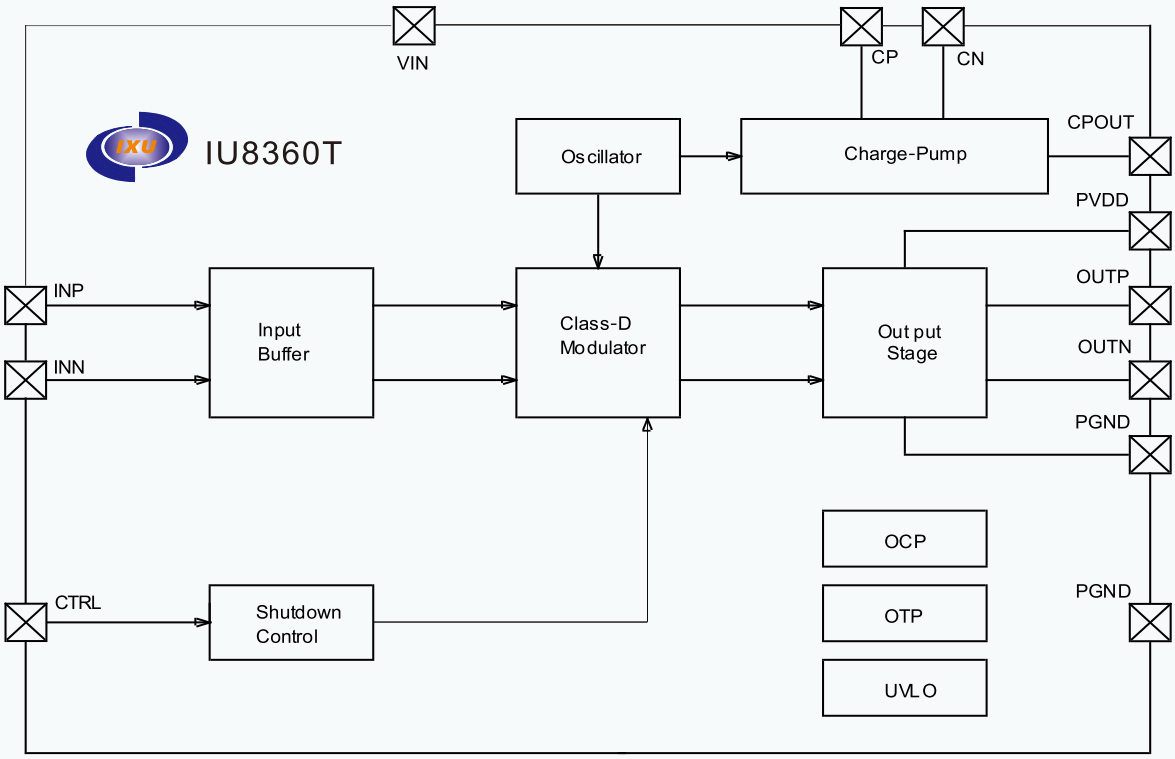
(TOP VIEW)



(TOP PERSPECTIVE)

序号	说明	I/O	功能
1	INN	I	音频输入信号负端
2	INP	I	音频输入信号正端
3	OUTP	O	音频输出管脚正端
4	OUTN	O	音频输出管脚负端
5	PVDD	P	功率电源管脚,连接CPOUT
6	CPOUT	P	Charge pump模块电源输出管脚
7	CN	I	Flying电容负端
8	CP	I	Flying电容正端
9	VIN	I	外部电源供电管脚
10	CTRL	I	一线脉宽控制脚,关断/防破音/功率限制控制脚
11	PGND (底部散热片)	P	功率地(底部散热片,与大地相连)

功能框图



极限参数表[1]

参数	描述	数值	单位
VIN	无信号输入时供电电源	7.0	V
V_I	输入电压	-0.3 to VIN+0.3	V
T_J	结工作温度范围	-40 to 150	℃
T_{SDR}	引脚温度（焊接15秒）	220	℃
T_{STG}	存储温度范围	-65 to 150	℃

推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
VIN	电源电压	2.7~5.5	V
T_A	环境温度范围	-40~85	℃
T_j	结温范围	-40~150	℃

热效应信息

参数	描述	数值	单位
θ_{JA}	封装热阻---芯片到环境热阻	55	℃/W
θ_{JC}	封装热阻---芯片到封装表面热阻	20	℃/W

订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装尺寸	卷带宽度	数量
IU8360T	DFN2X3_10L	IU8360T XXXX	13''	12mm	10000

ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ---------- ±4kV

ESD 范围 MM(机器静电模式) ---------- ±400V

- 上述参数仅仅是器件工作的极限值,不建议器件的工作条件超过此极限值,否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。
- PCB板放置IU8360T的地方,需要有散热设计.使得IU8360T底部的散热片和PCB板的散热区域相连，并通过过孔和地相连。

电气参数 T_A = 25°C (除非特殊说明)

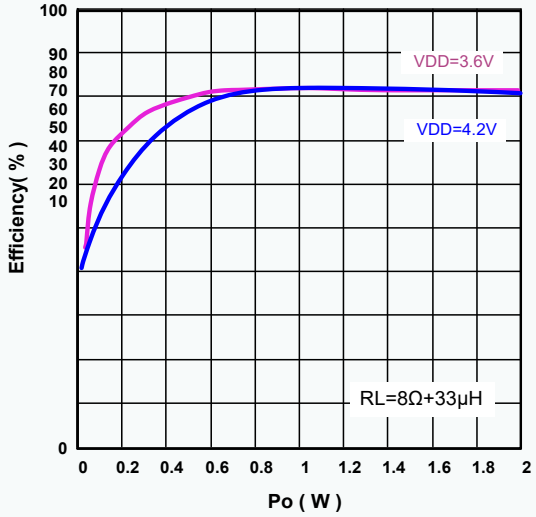
参数	描述	测试条件	最小	典型值	最大	单位
VIN	供电电压		2.7		5.5	V
$\|V_{OO}\|$	输出失调电压	VIN=0V, Av=2V/V VIN=3.0V to 5.0V		5	30	mV
PSRR	电源纹波抑制比	VIN=2.7~5.5V,217Hz		-70		dB
CMRR	共模抑制比	输入管脚短接 VIN=2.7~5.5V		-72		dB
I_{DD}	静态电流	VIN=3.7V,无负载,无滤波(D类)		8.0		mA
I_{SD}	关断电流			0.1		μA
$R_{DS(ON)}$	源漏导通电阻(D类模式)	VIN=3.7V		220		mΩ
		VIN=5.0V		200		
$f_{(SW:D)}$	D类调制频率	VIN=2.7V to 5.5V		500		KHz
$f_{(SW:CH)}$	Charge Pump调制频率	VIN=2.7V to 5.5V		1000		KHz
Rin	内部输入电阻			16		KΩ
T_{SD}	过温保护温度阀值			160		°C
T_{SDR}	过温保护退出温度阀值			120		°C
V_{CPOUT}	Charge Pump输出电压	I_{PVDD}=100mA	5.6	5.8	6.0	V
I_{CPOUT}	Charge Pump最大输出电流	VIN=4.2V		0.8		A
T_{SS}	Charge Pump软启动时间			500		μs
T_{st}	芯片启动设定时间			60		ms

工作特性 T_A=25°C, RL = 8 Ω+33μH,D类模式,f=1KHz,GAIN=18.6

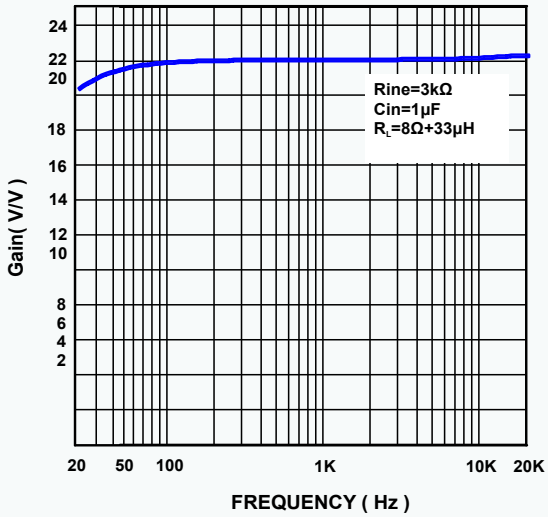
参数	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
P_O	输出功率 Vpp=500mV	VIN=4V,THD=10%,Power Limite OFF(MODE0)		2.30		W
		VIN=4V,THD=1%,Power Limite OFF(MODE0)		1.90		
		VIN=4V,Power Limite MODE1	1.45	1.50	1.55	
		VIN=4V,Power Limite MODE2	1.05	1.15	1.25	
		VIN=4V,Power Limite MODE3	0.65	0.75	0.85	
THD+N	总谐波失真+噪声	VIN=4.2V,Po=1.0W		0.07		%
		VIN=4.2V,Vpp=300mV		0.27		
η	效率	VIN=4.2V,Po=0.5W		64		%
V_n	输出底噪	Input floating,f=20~20K,A-Weighted AV=1		40		μV
T_{at}	防破音启动时间	Vpp=300mV		50		ms
T_{rl}	防破音释放时间	Vpp=300mV		400		ms

典型特征曲线 (TA=25°C,RL=8Ω+33μH, NCN OFF, D MODE)

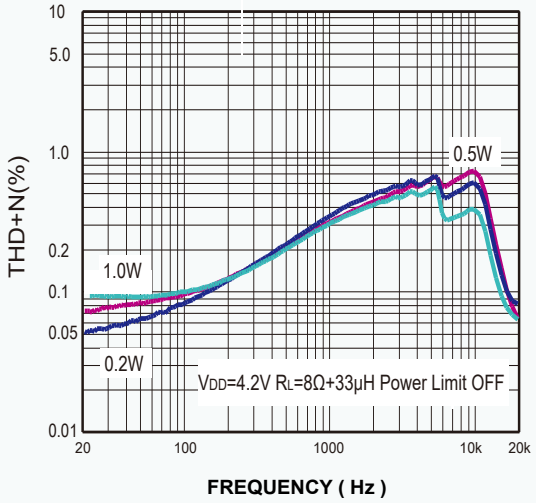
Efficiency vs Po



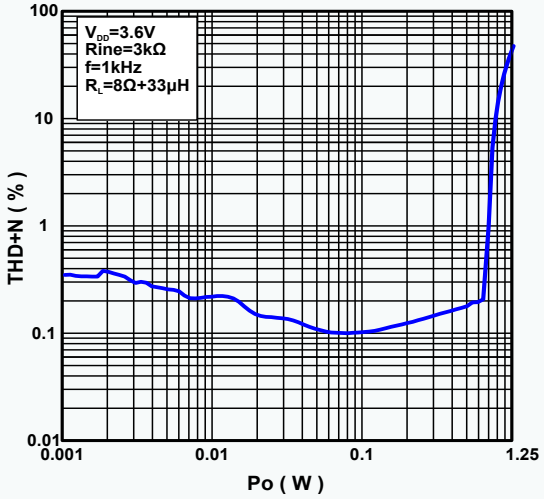
GAIN vs FREQUENCY



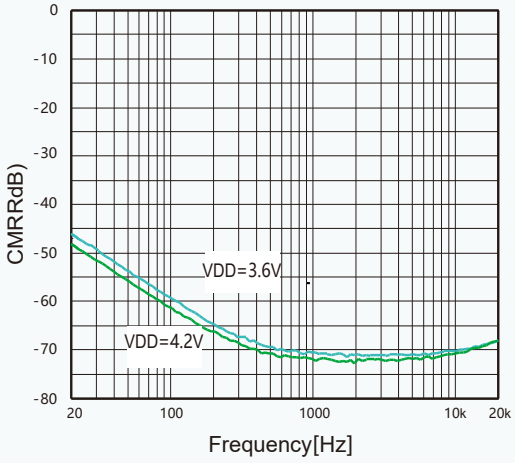
Frequency vs THD+N



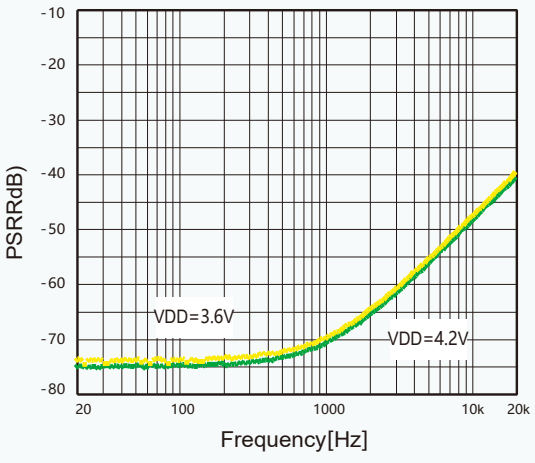
THD+N vs Po



Frequency vs CMRR



Frequency vs PSRR



产品特性

IU8360T是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为8Ω的负载提供最高2.3W的连续功率;IU8360T芯片内部固定的20倍增益，有效的减少了外围元器件的数量;IU8360T是通过一线脉宽信号控制，只需要一个IO口即可控制芯片各种状态，大大降低了系统IO资源的浪费。三级的功率限制可以让IU8360T尽可能的实现对多种额定功率喇叭的适配。

IU8360T的外围只有低成本的全贴片阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中,IU8360T是理想的音频子系统的功放解决方案IU8360T的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了IU8360T对RF噪声的抑制能力。另外IU8360T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏.

无需滤波器

IU8360T 采用无需滤波器的PWM调制方式，省去了传统D类放大器的LC滤波器，提高了效率，为便携式设备的音频子系统提供了一个更小面积，更低成本的实现方案。

Pop & Click抑制

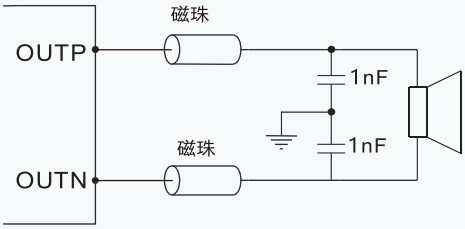
IU8360T 内置专有的时序控制电路,实现全面的Pop & Click抑制,可以有效地消除系统在上电,下点,Wake up和Shutdown操作时可能会出现的瞬态噪声。

保护电路

IU8360T 在应用的过程中,当芯片发生输出管脚和电源或地短路，或者输出之间的短路故障时,过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后, IU8360T 自动恢复工作。当芯片温度过高时,芯片也会被关断。温度下降后, IU8360T 可以继续正常工作。当电源电压过低时,芯片也将被关断,电源电压恢复后,芯片会再次启动。

磁珠和电容

IU8360T 在没有磁珠和电容的情况下,对于60cm的音频线，仍可满足FCC标准的要求。在输出音频线过长或器件布局靠近EMI敏感设备时，建议使用磁珠，电容。磁珠和电容要尽量靠近IU8360T放置,如下图所示。



输入电阻(R in)

IU8360T 的输入端为差分放大器结构，可以采用单端输入接法和差分输入接法，两种接法的放大倍数设定是相同的。 IU8360T 集成了16KΩ输入电阻，反馈电阻是320KΩ,因此IU8360T 是固定的20倍增益，也可以通过改变外置输入电阻的阻值对放大倍数进行小于20倍增益调节.公式如下:

$$Gain = \frac{320k\Omega}{Rin+16k\Omega} \quad (\frac{V}{V})$$

Rin:外部调节的输入电阻

两个输入电阻之间的良好匹配对提升芯片PSRR,CMRR以及THD等性能都有帮助，因此要求使用精度为1%的电阻。PCB布局时，电子应紧靠IU8360T 放置，可以防止噪声从高阻结点的引入。

输入电容Cin

输入电阻和输入电容之间构成了一个高通滤波器，其截止频率如下式:

$$f_{c(-3dB)} = \frac{1}{2\pi*(R_{in}+16K)*C_{in}}$$

应用中选用较小的Cin 电容有助于滤除从输入端耦合进入的217Hz 噪声，并且较小的电容有利于减小功放开启时的噼噗-咔哒声。两个输入电容之间良好的匹配有利于提升芯片整体性能及抑制噼噗-咔哒声，推荐使用容差10%或者更好的电容。

电荷泵Flying 电容（Cf)

Flying 电容用于在电源和电荷泵负载之间传递能量，Flying 电容的值直接影响电荷泵的负载调整率和输出驱动能力。Flying 电容太小，会影响电荷泵的负载调整率和输出驱动能力，从而影响功放的输出功率，Flying 电容越大，负载调整能力越强，驱动能力也越强。推荐使用耐压16V以上4.7μF低ESR 的X7R、X5R 陶瓷电容。

电荷泵保持电容（Cout)

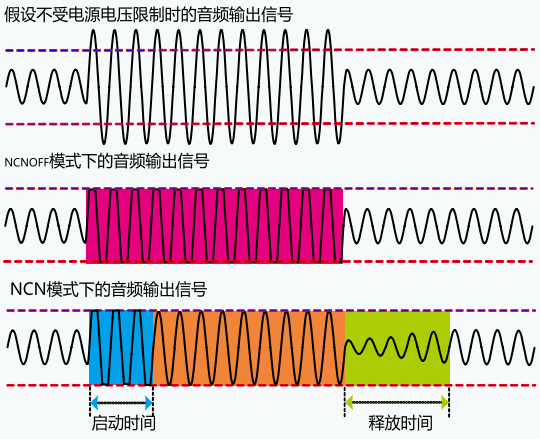
电荷泵的保持电容容值和ESR 直接影响电荷泵输出电压的纹波大小，从而影响功放的性能。推荐使用10μF，低ESR 的贴片电容。由于电荷泵输出电压为5.8V，保持电容需要选用16V 耐压的电容。

电源退耦电容（CS)

良好的退耦电容可以提高功放的效率和性能，推荐使用低ESR的X7R或者X5R 陶瓷电容。 IU8360T 的应用中，PIN6是功率电源管脚，PIN5是模拟电源管脚。在PIN5管脚上放置0.1μF+1μF的陶瓷电容，用以滤除电源上的高频干扰，这个电容要尽量紧靠PIN5管脚放置；PIN6管脚是功率电源管脚，为防止电压的快速波动，滤除更低频的噪声干扰，同时为了更好地稳定模拟电源的电压，可放置10μF的低ESR 电容,并尽量靠近PIN6管脚放置。

NCN功能

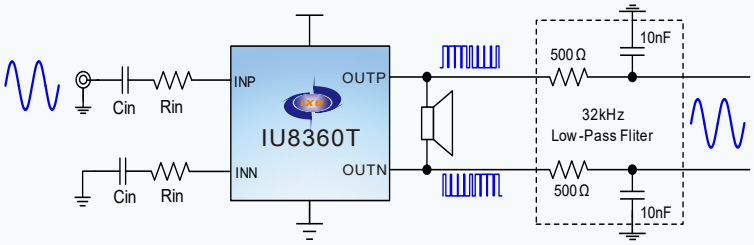
在音频应用中,输入信号过大或者电池电压下降等因素都会导致音频功放的输出信号发生破音失真,而且,过载的信号会对扬声器造成永久性损伤。IU8360T独特的无破音(NCN)功能可以通过检测放大器输出信号的破音失真,自动调整系统增益,使得输出音频信号保持圆润平滑,不仅有效地避免了大功率过载输出对喇叭的损坏,同时带来更舒适的听觉享受。



NCN功能示意图

IU8360T测试模式说明

IU8360T具有开关数字输出功能，如下图所示。连接低通滤波器OUTP/OUTN输出分别滤出开关调制频率，然后测量差分输出的滤波器，以获得音频模拟输出信号。

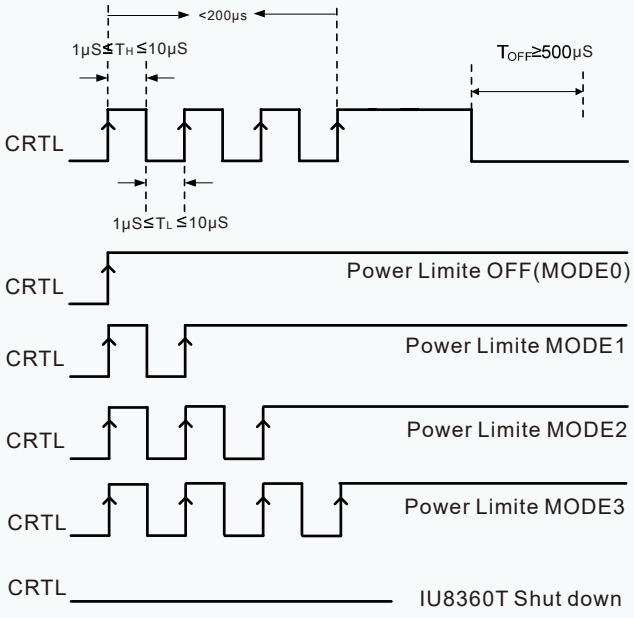


CTRL管脚说明

IU8360T 通过一线脉冲方式选择工作模式，一线脉冲信号的上升沿个数决定芯片的工作模式，如下图所示。当CTRL引脚的信号直接拉高时即一个上升沿,芯片启动开始工作,并进入MODE0模式；当CTRL引脚加高→低→高的脉冲信号时，即两个上升沿，芯片进入到MODE1模式；当CTRL接收到三个上升沿,芯片进入到MODE2模式；当CTRL接收到四个上升沿,芯片进入到MODE3模式;IU8360T 写脉冲的总体时间要小于200μs，当典型值1mS以后，脉冲接受电路将被锁定，再次写脉冲时需要先将CTRL拉低500μs以上。

当CTRL引脚的控制信号拉低并至少持续500μs，芯片进入关断模式，关断模式下的功耗极低，低至0.1μA以下。

一线脉冲信号的时序图中：其中T_H指脉冲的高电平宽度，推荐值：2μs；T_L指脉冲的低电平宽度，推荐值：2μs；T_{OFF}指芯片进入关断模式所需的低电平时间。



一线脉冲信号时序图

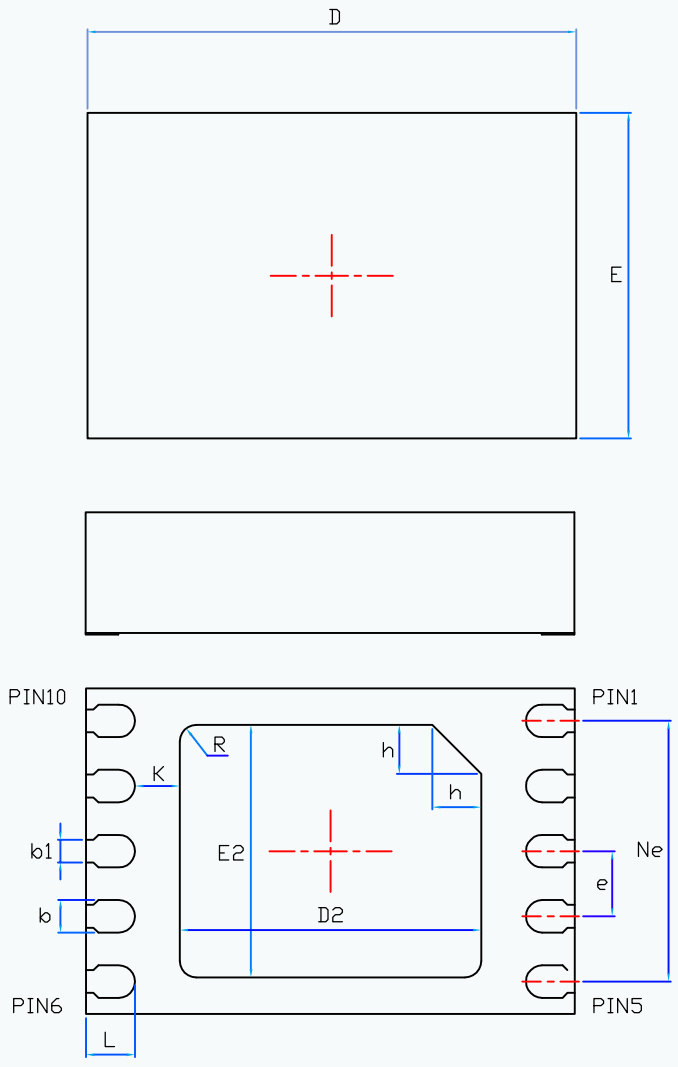
PCB 设计考虑

为了充分发挥 IU8360T的性能，PCB 的布局布线必须要仔细考虑，设计过程应该遵循以下原则：

- 尽量单独走一条短而粗电源线给 IU8360T，推荐铜线宽度大于1mm。去耦电容尽量靠近电源引脚放置。
- Flying 电容尽量靠近 IU8360T的CN 和CP引脚放置，输出电容Cout 靠近PVDD引脚放置，且电容到芯片引脚的连线尽量短而粗
- IU8360T的输入电容和输入电阻要尽量靠近芯片的INN 和INP 引脚放置，且输入线要平行走线抑制噪声耦合。
- 磁珠和电容靠近芯片的OUTN 和OUTP 引脚放置，芯片到喇叭的输出线要尽量短而粗，推荐的铜线宽度为0.5mm。
- 为了获得良好的散热性能，IU8360T的散热片和GND引脚要直接连到大面积的铺地层，散热片还要通过通孔连到中间地层。

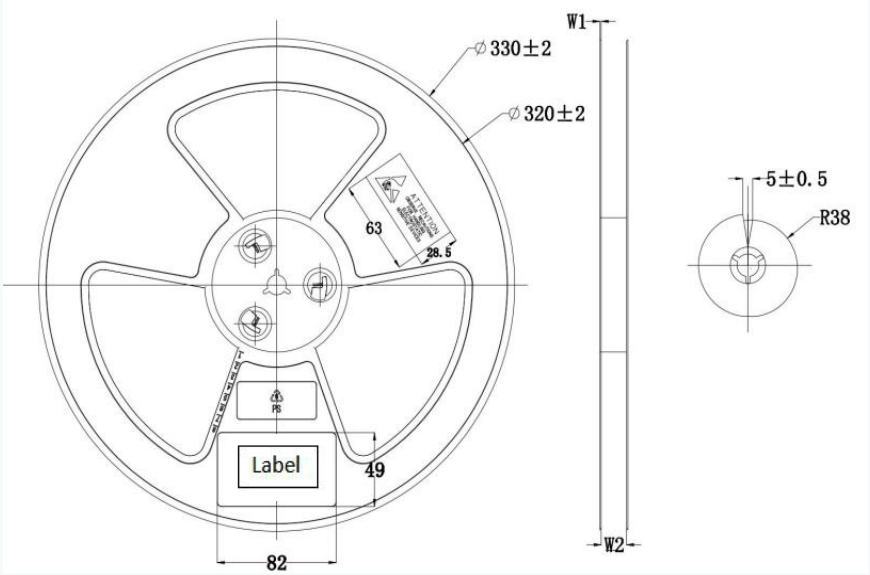
IU8360T封装信息

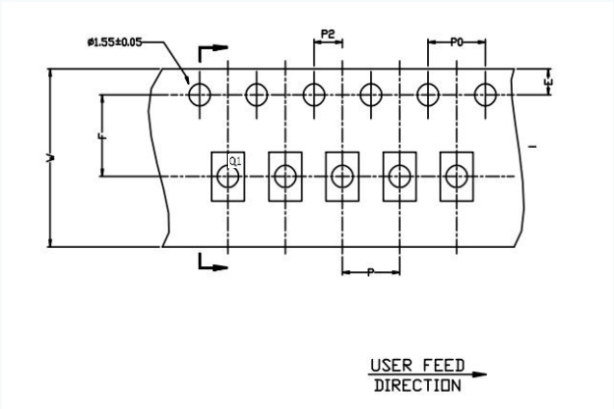
DFN10L(0203X0.75-0.40) Package Outline Dimensions units:mm



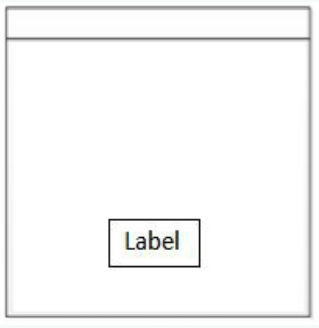
SYMBOL	MILLMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A2		0.203REF	
b	0.15	0.20	0.25
b1		0.14REF	
D	2.90	3.00	3.10
D2	1.75	1.85	1.95
e		0.40BSC	
E	1.90	2.00	2.10
E2	1.45	1.55	1.65
k		0.275REF	
L	0.25	0.30	0.35
Ne		1.60BSC	
h	0.25	0.30	0.35
R		0.10REF	

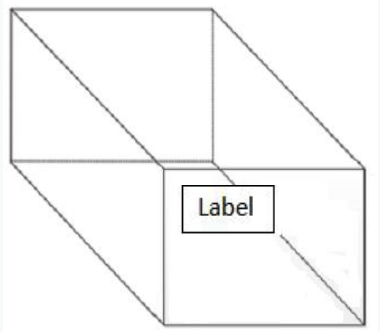
TAPE AND REEL INFORMATION





名称	P	P0	P2	W	F	E	PIN1
2x3	4.00± 0.10	4.00± 0.10	2.00± 0.10	12.00± 0.3	5.5± 0.1	1.75± 0.1	Q1





封装形式	编带数量	前后空格	寸数	每盒数量	每箱数量	总数
DFN2x3	5000	100	13	2	5	50K



MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

声明:

- 上海埃诚攸半导体有限公司保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在使用前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用上海埃诚攸半导体有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品品质的提升永无止境，上海埃诚攸半导体有限公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！